

SAI JP 5P LG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Petit boîtier avec connecteurs M12 mâle et femelle
5 pôles pour intégration d'électroniques miniatures.
Le boîtier permet l'enrobage et atteint ainsi le degré
de protection IP68. Cette version est idéale pour des
extensions et le montage direct sur les capteurs.

Informations générales de commande

Type	SAI JP 5P LG
Référence	1918520000
GTIN (EAN)	4032248553952
Cdt.	1 pièce(s)

SAI JP 5P LG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Longueur	86 mm	Longueur (pouces)	3,386 inch
Largeur	14,4 mm	Largeur (pouces)	0,567 inch
Hauteur	36 mm	Hauteur (pouces)	1,417 inch
Poids net	45 g		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Caractéristiques techniques JACKPAC®

CTI	≥ 200	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Connexion transversale	Non	Contact sur le rail profilé	Non
Épaisseur du circuit imprimé	1 mm	Groupe de matériaux isolants	IIIa
Matériau des contacts	CuZn	Matériau isolant	PBT GF
Nombre de LP par module	1	Nombre de niveaux de raccordement	1
Nombre de raccordements	2	Possibilité d'enrobage	Oui
Puissance dissipée max.	0,4 W	Surface du contact	doré
Tolérance du contour des circuits imprimés	±0,1 mm	Type des contacts LP	Raccordement soudé, via fil
humidité relative pendant le stockage, max.	80 %		

Classifications

ETIM 6.0	EC000437	eClass 6.2	27-18-09-90
eClass 7.1	27-18-09-90	eClass 8.1	27-18-09-90
eClass 9.0	27-44-02-02	eClass 9.1	27-44-02-02

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
Données techniques	WSCAD

SAI JP 5P LG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins**Conception de la plaque de circuit imprimé**